DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv. 008404938 **Image available** WPI Acc No: 1990-291939/199039 XRPX Acc No: N90-224743 Surface-conductive cold cathode modulated electron beam generator - uses conductive film on one side of thin insulating substrate to modulate electron-emitting structure on other Patent Assignee: CANON KK (CANO) Inventor: BANNO Y; KANEKO T; NOMURA I; ONO H; SUZUKI H; TAKEDA T; YOSHIKAZU Number of Countries: 005 Number of Patents: 007 Patent Family: Kind Date Week Patent No Applicat No Kind Date EP 388984 A 19900926 EP 90105595 A 19900323 199039 B JP 3020941 US 5185554 19910129 JP 89290979 19891110 199110 А Α Δ 19930209 US 90497072 Α 19900321 199308 19920102 EP 90105595 EP 388984 A3 Α 19900323 199320 EP 388984 B1 19970702 EP 90105595 Α 19900323 DE 69030978 Ε 19970807 DE 630978 19900323 A 199737 EP 90105595 А 19900323 US 5757123 19980526 US 90497072 Α 19900321 199828 US 92920916 Α 19920728 US 94305852 Α 19940914 Priority Applications (No Type Date): JP 89290979 A 19891110; JP 8969389 A 19890323 Cited Patents: NoSR. Pub; EP 217003; EP 249968; EP 354750 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes EP 388984 Δ 21 Designated States (Regional): DE FR GB US 5185554 A 18 H01J-031/15 EP 388984 A3 21 EP 388984 B1 E 21 H01J-031/15 Designated States (Regional): DE FR GB DE 69030978 E H01J-031/15 Based on patent EP 388984 US 5757123 Α H01J-031/15 Cont of application US 90497072 Cont of application US 92920916 Cont of patent US 5185554 Abstract (Basic): EP 388984 A The device consists of a rear plate (31) on which conductive electrodes (32) are formed. After deposition of thin insulating substrate (33) an electron=emitting structure of a surface=conductive cold cathode type (35) is formed on top. The conductive electrodes modulate an electron beam emitted from

the structure according to an incoming signal.

ADVANTAGE - Has uniform luminance. Can be manufactured easily. (21pp Dwg.No.1/12)

Abstract (Equivalent): EP 388984 B

An electron-beam generator of the thin film type comprising at least one electron-emitting device (34,35,36) and at least one modulating electrode (32,37) capable of modulating an electron beam emitted from the electron-emitting device, in accordance with an information signal; said electron-emitting device having an electron-emitting area (36) formed between electrodes (34), so that electrons are emitted from said emitting area by applying a voltage between said electrodes, characterised in that said modulating electrode and said electron-emitting device are either so laminated as to interpose an insulating substrate (33) therebetween, with said modulating electrode being disposed beneath said emitting area, or are disposed on the same plane of an insulating substrate (50). Dwg.1/12

Abstract (Equivalent): US 5185554 A

The electron beam generator includes an electron emitting device

and a modulating electrode capable of modulating an electron beam emitted from the electron-emitting device in response to an information signal. An insulating substrate disposed between the modulating electrode and the electron-emitting device laminates the modulating electrode. The insulating substrate has a uniform thickness of from 0.1 to 200 micrometres. A number of the electron-emitting devices are arranged, and the distances between the modulating electrode and individual electron-emitting devices are all equal, in the range of 0.1 to 200 micrometres. The electron emitting device has a thickness of from 0.01 to 200 micrometres in the direction of electron beam emission: USE/ADVANTAGE - For image display appts. Easy alignment between modulating electrodes and electron-emitting areas. Image display appts. displays image free of luminance non-uniformity. (Dwg.1/12)

Title Terms: COLD; CATHODE; MODULATE; ELECTRON; BEAM; GENERATOR; CONDUCTING ; FILM; ONE; SIDE; THIN; INSULATE; SUBSTRATE; MODULATE; ELECTRON; EMIT; STRUCTURE

Derwent Class: V05

International Patent Class (Main): H01J-031/15

International Patent Class (Additional): H01J-029/50

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): V05-D01; V05-D05C; V05-D06A

(9 日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

◎ 公開特許公報(A) 平3-20941

@Int. CL.*	鐵別記号	庁内整理番号	❸公開	平成3年(1991)1月29日
H 01 J 31/12 G 09 F 9/30 H 01 J 9/02	360 B	6722-5C 8621-5C 6722-5C		

⊗発明の名称 画像表示装置及びその製造方法

郊特 顯 平1-290979

②出 願 平1(1989)11月10日

優先権主張 郊平 1 (1989) 3 月23日 9日本(JP) 90 特願 平1-69389

@発 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 金 子 哲 他 東京都大田区下丸子3丁月30番2号 キャノン株式会社内 **加幹** 明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 危発 明 者 小 野 治 人 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 危発 明 者 檐 (2) の出 頭 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 弁理十 豊田 養雄 外1名

65 MG 4

1. 発明の名称

画像表示装置及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 複数の要額伝導形電子放出無子を並べた電子 思と、電子所を情報信号に応じて実調する変調を ほと、電子が衝突して固定形成する衝突放成 材とを有する値楽表示装置において、材配度障理 近、和記電子源、前記画像形成部材が順次配置さ れ、かつ、該変調電低と電子源が絶球体を介して 体形成されていることを特徴とする値像表示模 復

(*(2) 前記電子源が、素子配線電極関に表面伝導形 電子放出電子を並べた線電子跟群から成場を 変質電極が放射で、深と医角方向一部で配置を 調電電圧的加手段を備えた。 1 に取り加手段を備えたことを特徴とする領域項 1 に収めの間を表示検索。

(3) 第子配線電極間に複数の表面伝導形電子放出

無干を並べた城電子減と、電子流を情報信号に応 して受調する安間電極と、電子が衝突して画像を 形成する副像形成部材とを有する国像表示装置に おいて、前記登詞電優と前記線電子派が、同一絶 数になりませないのである。 表示装置。

(4) 約起契関電接を、契固配線電極間に実置伝導 形電子放出架子を挟んで複数値がた線変関電石 複数差列に設けた線変関電振器と、前記記線電子 向に配置し、かつ、各線変関電振とを放出電子源に 電圧加手段を個点たことを特徴とする請求項 3 配配の個像表示接触。

(6) 前記素子配線電腦と前記変調配線電極が絶線 体を介して一体に形成されていることを特徴とす る請求項 4 記載の顕像表示整理。

(6) 前紀表面伝導形電子放出素子の素子電極と前 記支調電極が、同一材料からなることを特徴とす る請求項3~6、5いずれかに記載の画像表示装置。 (7) 砂線性基板上に、表面伝導影置子放出素子か らなる電子版と変質電極を投け、該基板に対向配置させて、電子の衝突により面像を形成する回像を形成がある。 形成研集者の製油において、板によっの電能形成 要質電艦とを耐死的総合では、 によいて、板上に同様に形成する ことを特機とする面像な高、接重の製造方法。

3 . 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は、表面伝導形電子放出素子を電子源と して用いた画像表示装置及びその製造方法に関す

[従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子 として、例えば、エム・アイ・エリンソン(は、 I. Ellarson)等によって発表された冷陸医素子が知 られている [ラジオ・エンジニアリング・エレクトロン・フィジィッス (Raddio Ens. Elactron. Phys.)第10巻、1290~1295 [1955年]

これは、基板上に形成された小面積の薄膜に、 終面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導 形電子放出素子と呼ばれている。

この表面伝導形電子放出索子としては、前記 エリンソン等により開発されたSnG,(Sb)障膜を用いたものの他、Au降膜によるもの (ジー・ディー フィン・ソリッド・フィルムス"(G. Ditter: "Thin Solid Films"), 9巻、317 頁、(1972年)], ITO 海膜によるもの (エム・ハートウェル・アンド・シー・フォンクッド: "アイ・イー・イー・トランス・イー・ディー・コンフ"(M. Hartwell and C. G. Fonstad: "IEEE Trans. ED Conf.")519頁。(1973年)]、カーボン障臓によるもの [派木久他: "実立"、第25世、第1 号、22頁、(1983年)] 等が報告されている。

これらの表面伝導形電子放出素子は、

- 1)高い電子放出効率が得られる。
- 2) 鎮盗が簡単であるため、製造が容易である、
- 3) 周一基板上に多数の要子を配列形成でまる。
- 4) 応答速度が速い、

等の利点があり、今後広く応用される可能性を もっている。

一方、面状に展開した複数の電子源と、この電子源からの電子ピームの照射を各々受ける放光体 クージットとを、名々相対向させた摩形の面像表 天装置が、特開館58-1956 号。特開昭60-215342 号株で開示されている。

これら電子線ディスプレイ装置は次のような構造からなる。

 材料を用いても良く、一般に融点が高く電気低抗 の小さいものが用いられる。支持体2は絶線体材 料もしくは準電体材料で形成されている。

これら電子排ディスプレイ接重性、配体電荷 おに電圧を印加せしめ中空標準をなす更大放出部 より電子を放出させ、これら電子減を情報視号に 応じて変調する要調理極らに電圧を印加すること により電子を取り出し、取り出し電子を記述さ 電報3と要調電極らでIVマトリックスを形成せし め、画像形成部材たる質光体9」上に制像表示を行 ものである。

上述従来の電子線ディスプレイは熱電子源を用 いている為、次のような問題点があった。

- 1. 消費電力が高い。
- 2. 変調スピードが遅い為大容量の表示ができない。
- 3. 各素子間のパラッキが生じ易い為大面積化が 難しい。
 - これらの問題点を解決する為に熱電子源に代え

て、前述した表面伝導形電子放出素子を配置した 個像表示波量が考えられる。

[発明が解決しようとする課題]

- しかしながら、上述した表面伝導形電子放出素 子を用いた画像表示装置には次のような問題点が あった。
- ①. フェースプレート10に設けた国像形成部材号と変調報価6と電子放出部23の位置合わせが難しい為、大面面で高値組なディスプレイが作製

TARN.

- ②. 変調電極6と電子板出部23の絶対的な位置が 場所によって異なると表示面像にムラが生じ る。よって、極めて正確に位置合むせをして製 造する必要がある。
- ①・上述①、②を推みて大面面で高精細なディスプレイを製造するには、多大な設備投資が必要であり、ディスプレイの価格も非常に高値になる。

すなわち、本発明の目的とするところは、上途のような問題点を解消した個像表示装置及びその製造方法を提供することにある。

[舞蹈を解決するための手段]

画像表示装置にある。

また、制記電子額が、集子配線復任間に表面に 維和電子放出素子を遊べた線電子函群から成り、 約記受調電極が試接電子図と個角方向に配置され た変調電極群から形成され、各線電子源と各変調 電板に電圧印加手段を唱えた画像表示装置も特徴 とする。

次に、本発明の特徴とするところは、無子配線 電磁師に複数の表面伝導形電子放出素子を並べた 場合である。電子派を物をして近して変力 変数電極と、電子が前金表示機能といれて、前を 形成態材とを有する画像表示機運において、前を 変数電極と前記機電子線が、同一能線基板と で変数を したなります。

to.

さらに、前記太子配線電極と前記変面配線電極 が絶縁体を介して一体に形成された関像要示映画 をも何数とし、また、前記表面伝導形電子放出 テの煮子電極と前記変面電缆が、両一材料からな る面像要示機電とすることにも特徴がある。

[作用]

本発明においては、従来別体として投けていた 変質電話を、地縁性器板上に電子顔と一体(電子 頭の下方に、あることで、電子顔と受験である。 かた順通とすることで、電子顔と変調を経めって、 イメントが容易になる。すなわち、従来の別体置

13 開平3-20941(4)

を実調電極では、電子減から一定の間隔を取って かかる装調電極を設けているため、その容干のズ レもが、画像形成節に達する電子ピームの飛用に 大きな影響を与えていた。

正しくこの問題を解消できる作用が、本発明に

また、絶縁性基板上に殴ける要調電循は、従来 に比べ、そのポリュームを大きくとることがで き、すなわち感抗の低減となり、結果として印加 電圧を低減できるといった作用が在る。

本発明は、電子護の下方に、あるいは電子源と 同一面上に変調電極を設けるが、変換電気を電子 の上方でかつ電子版と一体の保成を与れる。しかし、本発明の構成部制で取過をころの表 は事形電子放出表子上に変調電極を良けった。 大きない、数コセスを必要とする。表面は、数コセスを必要とする。表面は一かっ、加放面 するでは、前はしている為、電子放出能域体を表 に度出している為、電子放出部域体を表 にには、している為、電子放出部域体を表 にには、という、電子放出部の状が生と、ま は特性劣化の原因になる。よって、本発明が、新たな問題を発生させずに上述問題を解消できる作用が在るといえよう。

以上述べた本発明の構成を、以下に示す実施例 を用いて詳細に説明する。

(実施例)

夹炼例)

第3回は、本実施例の電子源と変調電極の構成 図である。31はガラス基板、32は変調電板、33は 地球体膜、34は第子配練電極、35は常子電極、36 は哲子物出駅である。

本実施例は、前途第2回に示す性来例の電出等 出常子と変光体の間にある変調電価を電子放出部 子で配置しかつ電子放出第子と変調電配32を 地線体膜33を介して一体に形成したものである。 第4回は、第3回の1-1・1の新面における本実施 例の電子派と変調電極の製造工程を示すものであ る、ここで、本実施例の画像表示装置の製造方法 を提明する。

①、先ず、ガラス基板31を十分洗浄し、通常良く

用いられる属着技術とよりリングフィー技術により、ライン状の変調電極32群や形成する。 かめる高板51は、ガラス以外にもすルミナセラ ミックス等の絶縁体であれば良い。また変調電 極37は、金、ニッケル、タングスチン等の導電 さ付料であれば良いが、高仮との熱能領率がな さべく近いものが好ましい。

本実施例の変調電板は、ニッケル材料を用い、橋1.6aa で2 aaピッチの変調電極群を作製した。

- ②、次に、無者技術により510。で始終な展310を対 成した。地線状膜33の材料としては、510。, ガ ラス、その他のセラミックス材料が好適であ る。また、その厚さは、海い方が受調電帳に印 加する電圧が低くなるので良いが、実用的には 1 μm~200m が好ましく、さらには 1 μm~10μm が最適である。本実施例では厚さを10μmとした。
- ②. 次に、無 技術とエッチング技術により素子 電極35と素子配線電極34(新面図には不図示)

②、 次に、ガスデポジション法を用いて相対抗する電極間に超微粒子膜を設けることにより電子放出別36を形成した。超放粒子の材質は可の食材いたが、その他の材料としてAtc. Au等の含質はおきSnO。. In.O. の配性化物材料が肝満であるがおきるの。. In.O. の配性化物材料が肝満であるがあるがある。.

特間平3-20941(5)

これに限定されるものではない。本実施例では P. 2粒分の直径を約100 人に設定したが、これに 収定されるものではない。また、ガスデポジ ション注以外にも、例えば有値金属を分散整布 し、その快熱処理することにより電像間に超新 労工機を形成しても所望の特性が得られる。

⑤. 以上説明したプロセスで形成された電子源と 変調電径を有ずるガラス高板から、5mm間して 取光体9を有するフェースプレート10を設け画 像表示接着を作製した。

次に本実施例の駆動方法を説明する。

放光体面の電圧を0.8kV~1.5kV に設定する。 取3回において、一列の素子配線で値3/4-aと3/4-b に14Vの電出素子から電子を放出させる。放出させる の電子放出素子から電子を放出させる。放出させる た電子は、情報信号に対応して変弱電極群に関めて を印加することにより電子ビームを0K/0FF刷加する。変調電極3により引き出された電子は、応じ し一ラインの表示を行う。次にこの傾りの表示を促動 電板14-a、34-bに IV の電圧パルスを印加し上述 した一ラインの表示を行う。これを類次行うこと により一層面で単形成した。つまり、素調 電板計算を形成した。できるでは、素調電板 でXYマトリックスを形成し画像を表示した。

本実施例の表面伝導形電子放出常子は、100 ピコ砂以下の電圧パルスに応答して駆動できるので、1個面を30分の1砂で画像を表示すると1万本以上の走査複数が形成可能である。

また、変調電極32時に印加する電圧は、-40 V以下電子ビームを0FF 制房し、30V以上で0M 耐雨した。また、-40V~30Vの間で電子にの の量が連続的に変化した。よって、変調電便に印 加する電圧により瞬間表示が可能であった。

更調電艦31に印加する電圧によって電子ビーム 新聞できる理由は、定調電極の電圧によって電 子放出部35を通傍の電位がプラスからマイみまで 変化し、電子ビームが加速または減速することに 基づく。よ調電低35の幅(19) が広くしない でつれ、変調極13に降してる賦圧を気が

と電子放出部36近傍の電界分布を制御できなくなる。

以上説明した様に、本実施例は電子放出業子と 変調電極が一体に形成されているで、アライイ いるので、かつ、深濃製造物で作野安盛に いるの、大画面で高精細なディスプレイが ることができた。さらに、電子放出部36と変形を 様31の間隔を極めて前度良く作製することができた のでで度ムラのない。 を行ることができた。

表面伝導形電子放出素子においては、数ポルト の初速度を持った電子が真空中に放出されるが、 このような素子の変質に対して本発明は極めて有 効であった。

夹施例 2

第5図は第2の実施例であるところの電子深と 変調電極の構成図である。

第6図は第5図のB~B′の断面図である。37 は本実施例の変調電低群である。本実施例は実施 例1における変調電低を電子放出面内にも配置し

たものである.

第5回に示す本実施例の製造方法は、実施別 1と同等な無着技術及びエッチング技術により形 成できるので設明を省略する。また、各国におい 形式は実施別 1と同一に関連した。第6回におい て繁子電極75と契調電極71の開係(5)は10m以下 が好ましく、実用的には5~20mが付達である。 本実施例では10maとした。

本実施例において変調電極37に印加する電圧 は、-25V以下で電子ビームをOFF 制即し、10V 以上でON制即できた。また、実施制1と同様 -25V~10Vで電子ビームの量を連続的に制御で また。

本実施例は実施例1に対し、変闘電極37に印加 する電圧を約2分の1に減少させることができた。このことにより変調電極に電圧を印加する為 のトランジスナーの価格を大幅に下げることができる。

以上説明したように、本実施例は実施例1と比較して、変調電極に印加する電圧を低く設定し

特開平3-20941(6)

ても電子放出部 36近傍の電位を容易に制御でき

実施例3

第7回は、第3の実施例であるところの電子源 と変調電極の構成回である。第8回は、第7回の C-C'の前面における関連工程の説明回である。こ こで、本実施例の製造方法を説明する。38はコン ククトホールである。

- ① . 実施例 1 の製造方法と同じ。
- ②、実施例1の製造方法と同じ。ただし絶縁体膜 33の厚さを3μeとした。
- ⑤. エッチング技術により第7回、第8回に示すようなコンタクトホール31を設ける。かかるコンタクトホールは、第7回帳315を改せ変において絶縁体限315を取り除くことにより形成した。つまり、コンタクトホールを通して変調電板32047度出している。
- ④、実施例1における製造方法の⑤と同じ。.
- ⑤、次に有機パラジウムをディッピング法により 基板全面に塗布する。これを300 ℃で1時間焼

成することにより基版全価にバラジウム数粒子32を折出させた。有機パラジウムは最野製薬相対対する来不確超35の間に電子放出体であるところのバラジウムを主成分とする超離粒子をとけるだけでなく、コンタフトホール31の内壁と比較体幅310 表面に導電性の値位子が形式で、このとき、地様体膜表面のシートを示さ、10°ロ/ロ~1×10°ロ/ロ~1×10°ロ/ロ~1×10°ロ/ロ~2

⑤、実施例1における製造方法の⑤と同じ。

本実施例のコンタクトホール31の大きさは、 取了図に示すように電子放出的36の長さ(ま)と同 程度が好適である。また、コンタクトホールと需 子電瓶の距離(5)は10mm~500mmが好適で、さら には25mm~100 mmが最適である。

本実施例は至図電板32に電圧を印加すると、コンタクトホール38を通して電流が流れ乾燥体膜表面の電位を変えるもので、紫子電板35近傍の乾燥

体膜の表面電位を制御するものである。

本実施例において、変異な極32に印加する電圧は、-25V以下で電子ビームをOFF制御し10V以上で0N制御できた。

本実施例は、実施例1に対し変同電極に印加する電圧を約2分の1に減少させることができた。 このことにより、変調電極に電圧を印加する為のトランジスターの価格を大幅に下げることができた。

実施例 4

第9回は本発明の第4の実施例における電子表 と変調電価部を示す極略的な構成図である。第10 回は第9回におけるD-07の計画図である。31は絶 練性基板、35は表部伝導形電子放出常子の第子電 様、36は電子放出師、40は変調電極、34(34-a。 31、第子配提電極、33は絶縁体設、41は変調 配収電極である。

線電子源は、業子配線電極34-aと34-bの間に電子放出部36を複数配置することにより形成する。 変調電極40は、素子電極35を挟む位置に配置さ れ、また、第10回に示すように地様体膜31のコン ククトホールを介して変調配線電価41に接続でいる。 以後これを練変回電価41に接続で、か かる線電子線と練変回電価41を複数並列に設ける ことにより接電子銀料と純変回電価41を複数並列に設ける

本実施例は、上記電子源と要調電極を設けた高板上方に前述のような関係形成部材9付フェースプレート10を設けることで関係表示装置を作数するものである。

本実施例では、基板31の同一面上に表面伝導形する。素子種類50 4種(1) は、1~50mmが好きで、実用的には3~20mmが望ましいがこれに傾らものではない。また、素子質極の低(型) が小さいが表現質面(4)に印加する質医を小さくするが、大変関数のに印加する質医を小さくするが、たと問題より小さいと素子質極の結びが高くなるという欠点を生じる。質子放出部34であるところの素子質極35の間隔(6) は、実用的にない。次に、5mのであるかこれに傾るものではない。次に、5mのあかこれに傾るものではない。次に、

位子放出窓 16の形成については、鼻野製菓株式会 社型CCP-4230の有機パラジウムを分散塗布し、そ の後300 七の温度で大気焼成することにより、バ ラジウム競粒子と酸化パラジウム機粒子の混合物 対子様を要子質紙間に貸けることで質子放出部を 形成した。しかし、これに限るものではない。次 に、素子電極35と変調電極40の間隔(S) は、各電 極間の意気的絶異さえ維持できれば、できる限り 小さくすることが望ましく30mm以下が好適で、実 用的には5~20mmが望ましい。かかる間隔(S) は、疫質質集40に創加する電圧を深く係わるもの であり、間様(S)が大きくなると変調電積40に印 加する電圧が高くなる。また、第9回に示す電子 放出部36の長さ(2)は、常子電極35の相対向する 長さで、この長さ(2) から一様に電子が放出され る。変調電極40の幅(L) は、電子放出部36の長さ (4) より長くすることが必要である。例えば、電 子放出部36の長さ(4)が50~150 **であれば、素 子常振の幅(VI) や素子電極と変調電極の間隔(S) にもよるが、変数な様40の様(L) け100~200 as が実用的である。ここで 4 > Lのときは、電子放 出部から放出された電子を変異電極 40によって DN VOFF刺車できなくなるか、制御できたとしても変 調電極40に印加する電圧が高くなる。

次に、本発明の構成材料を説明する。 高板 31.6 しては、一般にはガラス材料を用いるが、 310.6 アルミナセラミックス等の絶縁体であれば良い。 常子電振 35と変調 電極 40は、金、ニッケル等の の のいかなる事 2世 材料を用いても積むないが、 その他は 加減 33は、 510. 等地譲快 関マ一般 に形成するが、 素 子 足線電 種 314 と変調 配給

次に、本実施例の画像表示装置の製造方法を第 11図に基づいて説明する。

① ガラス基板31を十分洗浄し週常良く用いられる基番技術とホトリングラフィー技術により電子電板35と変調電極40を形成することでは、電電料料としてニッケル材料を用いたが、課電性材料としてエッケル材料を用いたが、課電性材料であればこれに限るものではない。素子電極間

(G) は2 pa。 無子電極線(F) は10 pa。 素子電極35 と変調電極40 距離(S) は5 pa。 電子放出部の 5 を(2) は150 pa。 変調電筋の線(L) は210 paに形 成した。ここで、 紫子電極35と変調電極40は同一 プロセスで、すなわち同一材料で形成したが、それぞれ別の材料を用いて形成しても構わない。 本 実施例の電子放出常子及び練電子源、練変調電極 は全て1.0 asピッチに形成した。

次に、電子放出素子を複数同時に駆動する為の 素子配線電腦31を形成立方のは対料が適当には、金。 用力放出素子を多数同時に駆動する為生は、電気 近出素子を多数同時に駆動する為生は、電気 近の小さな材料がより望ましい。本実施成した。 の、次に、絶縁は限313と変調を後で10の頑鄙種314と の、次に、絶縁は限313は漢子配射の過程 内方向に設けられ、地線は限313度子配射の鍵 可循例11と素子配料電腦31との電気的絶縁を配慮 変がある。という原で形成で取り込むを 配換電腦31との電気100厚である。本表路 配数で下る必要がある。本表路 例では、厚さ 3 μειο Si0 ε で形成した。次に変調電 極 40と変調配線電極 41の電気的接続を得る為に絶 緑体膜 33にコンナクトホール 38を形成する。

の、次に、変調配線電極41を絶縁体膜313上に形成する。このときコンタクトホール38を介して変調 環境の結構が成され、かつ電子放出部16を挟む2つの変調電機に同一の電圧が印加されるように配線を7つの変調電機に同一の電圧が印加されるように配線を7つので、本実施例の変調配線電極41は、5 paのHi材料で形成した。

②・次に、無子電極間に競粒子線を形成し電子板 18 34を形成する。かかる酸粒子膜は、有機パク ジウム酸粒子をスピナー盤布し、その後約5100 で で310分焼成プースとにより形成した。係られた 故 程子膜は、パラジウムと数化パクシグ方法は、 なら、にから、パターニング方法は、さが なく用いらし、パターニング方法は、さが なく用いるサフトオフ技術によることが き、このとき機性子膜は素子電極15上に配置されたで 建されるだけでなく、素子電極15上に配置されて ないたも増わない。 ©・以上説明したプロセスで形成された電子弧と 変調電低40を有するガラス基板から5 ■■難して強 光体9を有するフェースプレート10を設け画像表 示な歴を作製した。

次に本実施例の駆動方法を説明する。

要先体面の電圧を0.8kV ~1.5kV に設定する。

別9回において、一切の素子配線で極54-aと34-b
に(本実施例では14Vの)電圧パルスを3子配線で おせる。放出された電子は、情報信号に対応な はま変調電極線に電圧を印加することにより同う 出きでは14Vの列電を14Vの第電程を3 出きの14Vの17の11のでは15Vの17のでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのででは15Vのででは15Vのででは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vのでは15Vので 加するパルス電圧は、素子の材料や傾消にもよるが、一般的には8~20Vの範囲である。

本実施例の表面伝導形電子放出素子は、100 ピコ砂以下の電圧パルスに応答して駆動できるので、1 割面を30分の1 秒で函数を表示すると I 万本以上の走査複数が形成可能である。

また、変調電極界に印加する電圧は一36V以下で電子ビームをOFF制備し、26V以上でON制御した。また、一36V~26Vの間で電子ビームの量が た。また、一36V~26Vの間で電子ビームの量が まかに変化した。よって、変調電話と30階であった。 る電圧により関酶表示が可能であった。

変調電極40に印加する電圧によって電子とって電子とった変調電極の電圧によって電子とって電子とった電子放出し、電子との基準を表示したは対力である。 素子電電 15と変調電極40に削加する電圧を高くしないと電子、変調電極40に印加する電圧を高くしないと電子、変調電極40に印加する電圧を高くしないと電子、変調電極40に印加する電圧を高くしないと電子、表演通過である。 本実施例では電子放出路58を検は位置にある。 本実施例では電子放出路58を検は位置にある。 本実施例では電子放出路58を検ば位置にある。 ない

電極 40を設けているが、これに限定されるもので はなく、一つの変調電優でも変調電圧を高くすれ ば同様に電子ピームを制節できる。

以上説明したように、電子放出素子と変図電優が同一基版上に同一プロセスで形成されているのでライメントが容易で、かつ、薄膜製造だがしている為、大阪面で高額組なディスプセク安値に得ることができた。さらに、電子放出部 3kと変図電低40の間隔を低めて特度良く作製することができたので輝度ようのない極めて一様な画像素洗涤器を得ることができた。

また、表面伝導形電子放出素子においては数ポルトの初速度を持った電子が真空中に放出されるが、このような素子の変調に対して本発明は傷めて有効であった。

実統例 5

第12回は、第5の実施例であるところの電子源と変調電極の構成図である。

本実施例は、実施例4の電子放出素子の形状を 換えたものである。本実施例の電子放出素子は、 索子電極35の幅が電子放出部36の長さ(4) を形成

本実施例の国象表示装置の作款方法は、実施例 4 と同一の方法が適用できるので省略する。 本実施例は、電子放出部の長さ(4)を10 pa. 定 図電価40と架子電振38の距離(5)を5 paに形成した。その他の構成材の寸法は、実施例4 とはぼ同 等の値として

本実施別は、実施別4と比較して、電子放出最 は少くなるが、電子ピームの収束、発数の制御が 可能で、非常に高額額な関係表示ができる。ま た、電子放出部36と変調電価40の距離を短くでき るので、低電圧にて電子ピームをON/OFF側間でき る。

{発明の効果}

以上説明したように、変質電低と表面伝導形電子放出素子を同一絶縁基板上に形成することで、電子線と変調電低の位置合わせが容易となり実用 上次のような効果がある。

(1).大容量表示が可能である。

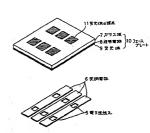
特閒平3-20941 (9)

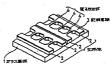
- (2). 製造技術として得護技術が使えるので高額 な表示が可能である。
- (3)、安示ムラのない面像が得られる。
- (4).低価格の画像表示装置が作製できる。
- さらに、変調電極と表面伝導形電子放出業子を 同一材料、同一プロセスで絶縁基板上に形成すれ ば、容易に上記頭像表示装置を作製できる。
- 4. 図面の簡単な説明
- 第)図は、従来の画像表示装置の構成図である。
- 第2回は、表面伝導形電子放出案子を従来の画 を表示技能に応用した場合の構成図である。
- 第3回は、実施例1の電子源と変調電極の構成 回である。
- 第4回は、実施例!の電子派と変調電極の製造 方法をA-A/断頭にて示したものである。
- 第5回は、実施例2の電子級と変調電極の構成 図である。
- 第6図は、第5図のB-8'の新面図である。 第7図は、実施例3の電子源と変調電極の構成

- 図である。
- 第8回は、実施例3の電子源と変調電極の製造 方法をC-C/断面にて示したものである。
- 第9回は、実施例4の電子線と変調電極の構成的である。
- 第18図は、第3図のD-D′断面を示したものであ
- る。 第11回は、実施例4の電子源と変調電後の製造
- 第11回は、実施例4の電子型と契約電像の設定 方法をD-D^{*}断面にて示したものである。
- 第12回は、実施例5の電子源と変調電極の構成 図である。
 - 1,20,31 … 絶縁層基板 2 … 支持体 (ガラス装板)
 - 3 ·· 配線電極 4,23,36 ·· 電子放出部 5 ·· 電子通過孔 6,32,37,40 ·· 友調電極
 - 7 --- ガラス基板 8 --- 透明電極 9 --- 医魚形成郎材 10 --- フェースプレート (蛍光体)
- (蛍光体) 11… 世光体の輝点 21,34,34-a,34-b・- 葉子配線電板 22、35- 雲子電係 33… 絶縁体膜

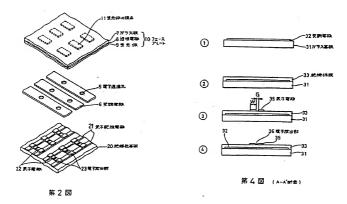
38… コンタクトホール 39… バラジウム微粒子 41… 変料配線電極

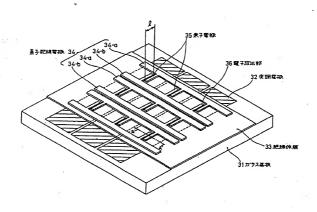
出頭人 キャノン株式会社代理人 豊 田 善 雄



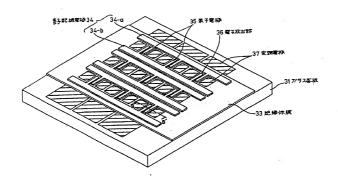


第 1 図

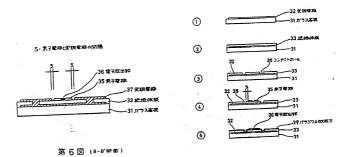




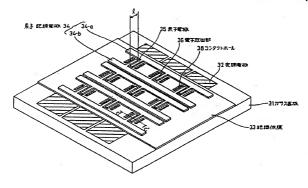
第3図



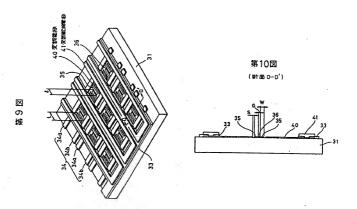
第5図



第8図 (c-c'stat)



第7図



待開平3-20941 (13)

